

中国医疗器械行业协会 医用高分子制品专业分会

医械协医高字[2022] 018 号

关于举办无菌医疗器械包装新材料、新技术和新法规线上论坛的通知

各会员单位：

为帮助会员单位及时了解无菌医疗器械包装新材料、新技术及法规方面的发展动态，分会拟定于 2022 年 12 月 27 日下午 14:00 举办“无菌医疗器械包装新材料新技术和新法规线上论坛”，邀请分会专家介绍国内外新法规、新标准和法规标准的变更情况；邀请主题相关企业分享国内外无菌医疗器械包装材料的最新发展情况以及包装设计、方案、方法和应用等方面的内容。

本次论坛为线上公益论坛，采用“钉钉群直播”形式。届时将安排分会 6 个钉钉群同时联播，欢迎各单位踊跃参加。如您之前已加入分会 1、2、3、4、5 群，则无需再重复入群；如还未入群，请使用“钉钉 APP”扫描下方二维码进入分会 5 群或 6 群。

医用高分子制品分会5群



扫一扫群二维码，立刻加入该群。

医用高分子制品分会6群



扫一扫群二维码，立刻加入该群。

如有问题，请联系分会秘书处：

联系人：任飞飞，13717751420（同微信）；刘洪波，13910919687（同微信）

电 话：010-68330336, 13261649291

邮 箱：gaofenzibest@163.com; 网站：www.cncamda.org

特此通知！

